

# Placa base Asus H170M-PLUS

no identificado

La madre no estaba trabajando.

Alto porcentaje de matrimonio

- Parte del sistema de energia no est cubierto por un radiador. Ha disminuido el nivel mundial de produccion de aluminio o qu? O es un centavo de ahorro? Por supuesto, entiendo que los MOSFET modernos no se calientan tanto como sus predecesores, y el chipset H170 no admite overclocking, pero se usa exactamente el mismo "esquema" de enfriamiento en el modelo Z170M-PLUS anterior, es decir, para Asus overclockers " resbal un cerdo" (tendr que esquivar y "granja colectiva" un sistema de refrigeracin adicional). La instalacin de un radiador podra aumentar la confiabilidad de la placa base - Las pistas de contacto estn ubicadas cerca de los orificios en los que se conecta el enfriador, por lo tanto, al instalar sistemas de refrigeracin de gran tamao, se debe tener cuidado- Debido al tamao de la placa base, parte de la placa base cuelga en el aire. Por lo tanto, al conectar los cables, la placa debe sujetarse con la mano (puede poner un papel) - Pocos puertos USB en el panel posterior. Bien? Ahorraron mucho al reducir artificialmente las capacidades del conjunto de chips, pero Asus? Estoy cansado de esta mezquindad.

No pens que alguna vez dira tal cosa, pero - una cantidad insuficiente de puertos USB en el panel posterior (la presencia de puertos p / s 2 en detrimento de USB). Porque solo hay 4 puertos, y estn muy cerca uno del otro, es muy incmodo usarlos (unidades flash, dongles usb-wifi, etc.). Se bloquea en las ranuras de memoria (solo hay un lado de la ranura, el otro lado es solo un puente de plstico). No muy conveniente (supongo que con un poco de esfuerzo/diligencia/habilidades, puede daar la ranura). el enrutador). Tal vez ya se haya solucionado, con actualizaciones posteriores, el BIOS se actualiz desde una unidad flash USB. As que no lo comprob.

no